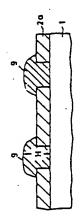
271-1224

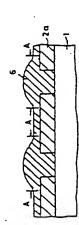
54) BUMP-ELECTRODE FORMING METHOD

(43) 16.9.1988 (19) JP (22) 11.3.1987 RYOICHI MUKAI(2)

forming holes selectively in an insulating film, arranging a bump-electrode PURPOSE; To form a bump electrode readily and stably on a substrate, by metal on the entire surface, projecting laser on the metal, and forming metal layers in the holes.

metal 6 is arranged on the exposed surface of on the substrate 1. Laser 7 is CONSTITUTION: After an insulating film 2a is formed on a semiconductor substrate 1, holes 4 are selectively formed in the insulating layer 2a. Bump electrode projected on the metal 6 to fuse the metal 6, and metal layers 9 are formed in the holes 4. The metal 6 is aluminum, while the laser 7 is excimer laser. Thus the bump electrode is formed readily and stably on the substrate 1





Best Available Copy

®日本国特許庁(JP)

印符片出頭公開

⊕ 公 關 特 許 公 報 (A)

昭63-222445

@int_CI_4

脸别起号

庁内整理番号 - F-6708-5F **四公開** 昭和63年(1988)9月16日

H 01 L 21/92

春春請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

砂発明の名称 ベンプ電極の形成方法

②特 取 昭62-54153

会出 顧 昭62(1987)3月11日

网络明者向井 皮

符京川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015香地 富士通株式会社

73

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士遠株式会社

内

①出 照 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

②代理人 弁理士育木 朗

外3名

羽 雜、書

1. 発明の名称

・パンプ電視の形成方法

2 特許請求の範囲

- 1. 半部体基級1上に絶縁層2を形成した後肢 連続層2に退伏的にホール4を形成し該半導体器 仮上露出面にバンプ電低用金属6を配し次に該電 極用金属にレーザ7を照射し該金属6を溶融させ ではホール4内に金属層9を形成することを特徴 とするバンプ電極の形成方法。
- 2. 前記パンプ電視用金属6がアルミニウムであることを特徴とする方法。
- 3. 前記レーザ 7 がエキシマレーザであること を特徴とする方法。

3. 発明の評価な説明

[复 要]

ホールを有する基板上へ堆積させた人& 酸にレーザ光を開射してホール部に溶血したA& を落とし込みパンプ電板を形成する。

(産業上の利用分野)

本発明はバンプ電话の形成方法に係り、特にレーザ先を雇封して金属を溶験してバンプ電板を形成する方法に関する。

〔従来の技術と問題点〕

使来シリコン基版(ウェハ)の例えば不貨物選入域域との電気的機能をとるためにウェハ上に形成される突起部(パンプbump)を電極とするパンプ電板はリード値を用いずに変質を下にして(フェースダウン)ポンディングし特に流成『Cに使用される。

このようなパンプ電話は往来第3回に示すように例えばシリコン語板1上の熟蔵化数(Sloi腹) 2を形成し更にその上にホトレジスト3を形成しリソグラフィ技術を用いて選択的に例えばれ。領域にホール4を形成した後例えば金(Au)等のメッキを行なって形成される。形成されたパンプ電機5の厚さはメッキ法のため10月四程度になる。このような厚さのメッキがなされる間に、ホトレ ジスト S に 名列等の欠応を生じ良好なメッキがな されなかった。

そこで本党明は従来のメッキ法を用いない容易で安定した、しかも安価なメンプ電極形成方法を 延供することを目的とする。

(関題点を解決するための手段)

上記問題点は本受明によれば半年体務板上に協 疑問を形成した後数後疑層に選択的にホールを形成した後、全面にバンプ電視用金属を配し次に数 電極用金属にレーザを照射し数金属を溶動させて 数ホール内に金属層を形成することを特徴とする パンプ電極の形成方法によって解決される。

【作用)

すなわち、本発明によればパンプ電極用金属が CVD法あるいはスパックリング法等により展取 の疑い形として形成されその金属層がレーザ光に よる限制により容配され鉛細度上の溶脱金属がホ ール内に流れ込みホール内にパンプ電極が形成さ

全面に限射、加熱しAA 層 6 老物融し失印 8 のようにホール内へ使し込み、第 1 B 図のような資されが約 1.5 g mのパンプ電極 9 老形成する。

しかし本発明ではエキシマレーディでA& 層 6 を取射加熱中部 2 図のような状態になったAの部分のA& を反応性イオンエッチングでパターニングすることにより第 1 8 図のパンプ電磁 9 を形成することができる。なお本発明で用いるレーデルがよっているとか、この光がA& への高い吸収係数を示すことなどの理由から有利に使用される。

〔発男の効果〕

以上見明したように本発明によれば基礎上に容 品にしかも安定してベンプ電程を形成することが できる。またメッキ法を用いていないので数据化、 高密度化にも寄与し得る。

4. 図図の簡単な製明

第1 A 図第 L B 図及び訳 8 図は本発明の寂寞例 を製明するための製図図であり、第8 図は使素例

特爾昭63-222445 (2)

れるのである。

本題に係るパンプ電極の高さはホールのサイズ (口径、超さ)と密度及び形成された金属層の原 さにより過度制御され数額且つ高密度化に容易に 対応し得る。電極の針質はアルミニウム、等が好 ましい。

(実施例)

以下、本発明の変換例を図憶に基づいて説明する。

第1A図第18図及び第2図は本発明の実施例 を説明するための新質問である。

第1人間に示すようにシリコン基板1上に無触化により約1μmの厚きの810.膜2 m を形成し次には510.臓2 m を選択的にパターニングレバンブ電経形成部に躍さ1μm、幅(径) Wが2μmのホール(閉口部) 4を形成した後、全回にアルミニウム(As) を約1μmの厚さに蒸奪しAl 層形6を形成する。その後エキシマレー学光(パルス) 7を約16J/dのエネルギー密度で基板上

を爲明するための新函図である。

1 - シリコン基板。 2 . 2 a - 510.放、

3ーホトレジスト、 ムーホール、

5 … パンプ電極、 · 6 … A 4 層、

~1.エキシマレーザ、9ーパンプ電極。

特許也屬人:

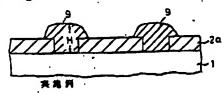
襄士退株式会社.

养許出職代理人

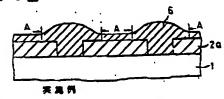
外理士 青 木 朗 外理士 西 館 和 之 外理士 内 田 皋 男

弁理士 山口 昭 之





第18 図



答 2 图

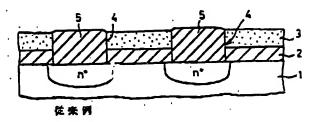
… 华某体圣领

6…パンプ電塩用金属

7... 4-4

· ・・・・・ 企业層(パンプ電艦)





答 3 図